



编辑计划 Editorial Calendar

刊期 Issue	Mar	Jun	Sep	Dec
出版 Issue date	Mar 08	Jun 03	Sep 01	Dec 16
物料 Mat close	Mar 01	May 27	Aug 25	Dec 09
广告 Ad close	Feb 23	May 20	Aug 18	Dec 02
投稿 Editorial	Feb 05	May 03	Aug 01	Nov 16
封面故事 Special Report/ Cover Story	• 2.5D和3D 集成 2.5D and 3D Integration	• HEMT 高电子迁移率晶体管 High Electron Mobility Transistors	• 先进封装 Advanced Packaging	• 检测需求与挑战 Metrology Needs and Challenges
专题文章 1 Feature Articles 1	• 物联网趋势和挑战 IoT Device Trends and Challenges	• 扇外型晶片级封装 Fan Out Wafer Level Packaging	• 薄片加工 Wafer Processing	• 功率电子 Power Electronics
专题文章 2 Feature Article 2	• MEMS 技术趋势 Trends in MEMS	• 互连技术 Interconnection Technologies	• 显示技术 Display Technology	• 传感器融合 Sensor Fusion
特别报道 Special Activities	• SEMICON China/ SOLARCON China 产品预览 Product Showcase	• SEMICON China/ SOLARCON China 采访报道 Interview	• 10nm 及以下光刻 Lithography for 10nm and Below	• 10nm 及以下CMOS 器件 CMOS Devices for 10nm and Beyond
展会赠阅 Bonus Distribution	<ul style="list-style-type: none"> * SEMICON China 上海/Shanghai 15-17 Mar * 中国(上海)国际太阳能技术 展览会 SOLARCON China 上海/Shanghai 15-17 Mar * FPD China 上海/Shanghai 15-17 Mar * 中国国际太阳能行业博览会 /中国光伏四新展 Intersolar China/ CIPV Expo 北京/Beijing 29-31 Mar * 第二十六届中国国际电子生 产设备暨微电子工业展 Nepcon China/ EMT China 上海/Shanghai 26-28 Apr * 第十届(2016)国际太阳能产 业及光伏工程(上海)展览会 暨论坛 SNEC 上海/Shanghai 23-25 May 	<ul style="list-style-type: none"> * 台湾平面显示器展 Display Taiwan 台北/Taipei 15-17 Jun * 第四届成都国际电子生产设 备及技术展览会 Nepcon West China 成都/Chengdu 21-23 Jun * SEMICON West San Francisco 12-14 Jul * CSPE 北京/Beijing Aug * 第十九届华南国际电子生产 设备暨微电子工业展 Nepcon South China 深圳/Shenzhen Aug 30-Sep 01 	<ul style="list-style-type: none"> * 中国国际光电博览会 CIOE 深圳/Shenzhen 6-9 Sep * SEMICON Taiwan 台北/Taipei 7-9 Sep * 第十二届上海国际LED展 LED China 上海/Shanghai 19-22 Sep * 第十届中国国际半导体博览 会暨高峰论坛 IC China 上海/Shanghai 11-13 Nov 	



电子快讯编辑计划

eFocus Editorial Calendar

出版 Issue date	主题 Theme	出版 Issue date	主题 Theme
Jan 15	* 2016 预测 2016 Outlook	Feb 15	* 检测 Metrology
Mar 10	* 聚焦 SEMICON China Focus on SEMICON China	Apr 15	* 硅通孔 TSV
May 13	* MEMS 技术 MEMS Technology	Jun 15	* 先进封装 Advanced Packaging
Jul 15	* 光刻 Lithography	Aug 15	* 刻蚀 Etch
Sep 15	* 功率电子 Power Electronics	Oct 14	* 互连 Interconnection
Nov 15	* LED 和 平板显示 LED& FPD	Dec 15	* 沉积 Deposition

※ 欢迎投稿
Submissions welcomed

※ 广告预订于发送日期两周前截止。
Please send booking on or before 2 weeks.

※ 广告物料于一周前提供。
Please send material on or before 1 week.

规格 Mechanical Specifications

	跨版 Spread Page	整版 Full Page	2/3 版纵向 2/3 Page Vertical	2/3 版横向 2/3 Page Horizontal	1/2 版纵向 1/2 Page Vertical	1/2 版横向 1/2 Page Horizontal	1/2 版岛型 1/2 Page Island	1/3 版纵向 1/3 Page Vertical	1/3 版横向 1/3 Page Horizontal	1/4 版 1/4 Page	1/6 版 1/6 Page
有效面积 Live Area (Non-Bleed)	386mm x 253mm 15" x 10"	183mm x 253mm 7" x 10"	115mm x 253mm 4.5" x 10"	183mm x 162mm 7.2" x 6.4"	82mm x 253mm 3.2" x 10"	183mm x 117mm 7" x 4.6"	117mm x 183mm 4.6" x 7.2"	48mm x 253mm 2" x 10"	183mm x 71mm 7.2" x 2.8"	82mm x 117mm 3.22" x 4.6"	48mm x 117mm 2" x 4.6"
裁切尺寸 (Trim)	406mm x 273mm 16" x 10.75"	203mm x 273mm 8" x 10.7"	135mm x 273mm 5.3" x 10.7"	203mm x 182mm 8" x 7.2"	102mm x 273mm 4" x 10.7"	203mm x 137mm 8" x 5.4"	137mm x 203mm 5.4" x 8"	68mm x 273mm 2.6" x 10.7"	203mm x 91mm 8" x 3.6"	102mm x 137mm 4" x 5.4"	68mm x 137mm 2.7" x 5.4"
出血尺寸 (Bleed)	412mm x 279mm 16.2" x 11"	209mm x 279mm 8.2" x 11"	141mm x 279mm 5.6" x 11"	209mm x 188mm 8.2" x 7.4"	108mm x 279mm 4" x 11"	209mm x 143mm 8.2" x 5.6"	143mm x 209mm 5.6" x 8.2"	74mm x 279mm 3" x 11"	209mm x 97mm 8.2" x 3.8"	108mm x 143mm 4.3" x 5.6"	74mm x 143mm 3" x 5.6"

行政及销售人员 Administration & Sales Offices

行政人员 Administration

HK Head office (香港总部)

ACT International (雅时国际商讯)
Unit B, 13/F, Por Yen Building,
No. 478 Castle Peak Road,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong
Tel: 852 2838 6298

Publisher (社长)
Adonis Mak (麦协林), adonism@actintl.com.hk

VP - Sales & Marketing (副总裁-销售及市场推广)
Mark Mak (麦协和), markm@actintl.com.hk

General Manager-China (中国区总经理)
Michael Tsui (徐旭升), michaeltsui@actintl.com.hk

Editor-in-Chief (总编辑)
Sunnies Zhao (赵雪芹), sunniez@actintl.com.hk

US Office
Editor-in-Chief (SST US edition)
Peter Singer, psinger@extensionmedia.com

销售人员 Sales Offices

China (中国)

Shenzhen (深圳)
Jenny Li (李文娟), jennyli@actintl.com.hk
Tel: 86 755 2598 8571

Shanghai (上海)
Sales Director-China (中国区销售总监)
Judy Huang (黄作美), judyh@actintl.com.hk
Hatter Yao (姚丽莹), hatterya@actintl.com.hk
Linda Li (李承珍), lindali@actintl.com.hk
Tel: 86 21 6251 1200

Beijing (北京)
Cecily Bian (边团芳), cecilyb@actintl.com.hk
Tel: 86 10 67484833 / 13552621310

Wuhan (武汉)
Sky Chen (陈燕), skyc@actintl.com.hk
Tel: 86 27 6885 2360 / 86 137 2373 9991

Hong Kong (香港)
Mark Mak (麦协和), markm@actintl.com.hk
Tel: 852 2838 6298

Taiwan (台湾地区)

Rebecca Tsao (曹宇容), rebecca@arco.com.tw
Tel: 886-2-2396 5128 x 203

North American (北美)

Kerry Hoffman, khoffman@extensionmedia.com

Asia (亚洲)

Japan (日本)

Masaki Mori, mori-masaki@ics-inc.co.jp
Tel: 81-3-6721-9890

Korea (韩国)

Lucky Kim, semieri@semieri.co.kr
Tel: 82-2-574-2466

Singapore (新加坡)

Peggy Thay, peggy.thay@publicitas.com
Tel: 65-6836-2272

Send your booking orders & ad materials by email, courier or FTP upload. Contact Mandy for details. 请通过电邮、速递或FTP上载提交广告订单及物料。若有需要请联系

Ad Service Manager (广告服务经理)
Mandy Choy (蔡万芳), mandyc@actintl.com.hk
Tel: 852 2838 6298